



RoHS



## WŁAŚCIWOŚCI

- Stacja BGA na podczerwień zapewniająca najlepszą jakość procesowi reballingu dzięki wyeliminowaniu przepływu powietrza i mniej skutecznych dysz.
- Skrócony czas oraz wysoka precyzja lutowania dzięki zastosowaniu promiennika na "ciemną" podczerwień typu otwartego. Co wpływa też pozytywnie na rozkład pionowy temperatury na obrabianym elemencie BGA.
- Sterowanie w pętli zamkniętej i równomierny rozkład ciepła jest realizowany za pomocą czujnika podczerwieni badającego całą powierzchnię BGA.
- Element PCB może być przemieszczany w czterech kierunkach.
- Łączność z PC oraz program do zapisu przebiegu procesu lutowania.

## SPECYFIKACJA

Moc całkowita	2400W (max)
Moc grzania (z góry)	720W promiennik IR długość fali 2~8µm
Moc grzania (z dołu)	1600W promiennik ceramiczny IR
Wymiary promiennika górnego	60 × 60 mm
Wymiary promiennika dolnego	260 ´ 260 mm
Max wymiar BGA	60 ´ 60mm
Max wymiar płytki	420 ´ 500mm
Komunikacja	RS-232C
Czujnik temperatury	Bezkontaktowy czujnik IR
Wymiary stacji (szer ´ gł ´ wys)	800 ´ 580 ´ 520 mm
Masa	36 kg

